

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2018-003

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.（以下简称“EIPAT”）于 2015 年 10 月 12 日将其持有本公司的 4860 万股限售流通股（该部分限售流通股已于 2017 年 2 月 11 日解禁，现为无限售流通股）质押给 BOCI Leveraged and Structured Finance Limited.。

2018 年 1 月 31 日，公司接到 EIPAT 通知，EIPAT 将上述质押的 14,709,731 股无限售流通股解除质押，具体情况为：

- 1、出质人名称：Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.
- 2、解除质押时间：2018 年 1 月 31 日
- 3、解除质押股份数量：14,709,731 股无限售流通股，占公司总股本比例为 6.32%

截至公告日，EIPAT 持有本公司 55,568,022 股无限售流通股，占公司总股本比例为 23.88%；本次解除质押后剩余被质押的股份数量为 33,890,269 股，占其持股总数的比例为 60.99%，占本公司总股本比例为 14.56%。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日